64-01976

THIN FILM TRANSISTOR

Patent Number:

JP1019761

Publication date:

1989-01-23

Inventor(s):

TERAO NORIYUKI; others: 02

Applicant(s)::

RICOH CO LTD; others: 01

Requested Patent:

<u>JP1019761</u>

Application Number: JP19870176108 19870714

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L27/14; G02F1/133; G09F9/30; H01L27/12; H01L29/78; H04N1/028

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To prevent the characteristics of a transistor from deteriorating due to the response property of an OFF current value to light in a thin film transistor formed using a polycrystalline Si layer as an active layer on a transparent insulating substrate by a method wherein a light-shielding layer is provided on the surface on the side opposite to the surface, whereon the transistor is constituted, of the substrate. CONSTITUTION:An active polycrystalline Si layer 2, a gate insulating film 3 and a gate electrode 4 are laminated in order on the surface of a transparent insulating substrate 1, an interlayer insulating film 5 is provided on these and moreover, a metal wiring 6 is provided to constitute a thin film transistor. A lightshielding layer 7 is provided on the side opposite to the side of the surface of the substrate 1, whereon such a transistor is provided, that is, on the rear of the substrate 1. By forming this layer 7 using poly Si, the layer 7 functions as a light-shielding layer to light from the rear and shows the same photo absorption as that of the active layer. Thereby, the trouble die to the response property of an OFF current value to light is prevented and the OFF current value is kept at a low value and is stabilized.

Data supplied from the **esp@cenet** database - I2

⑩ 日本国特許庁(JP)

n特許出願公開

@ 公開特許公報(A) 昭64-19761

@Int_CI,1	識別記号	庁内整理番号		❷公開	昭和64年(198	39)1月23日
H 01 L 27/14 G 02 F 1/133	3 2 7	C-8122-5F 7370-2H				
G 09 F 9/30	3 3 8	7335-5C A-7514-5F				
H 01 L 27/12 29/78	3 1 1	N-7925-5F				(4.5.7)
H 04 N 1/028		Z - 7334 - 5C	審査請求	未請求	発明の数 1	(全3頁)

劉発明の名称 薄膜トランジスタ

②特 関 昭62-176108

❷出 願 昭62(1987)7月14日

典 之 宮城県柴田郡柴田町大字中名生字神明堂3-1 リコー応 砂発 明 者 寺 尾 用電子研究所株式会社内 宮城県柴田郡柴田町大字中名生字神明堂3-1 リコー応 70発 明 者 佐 野 豊 用電子研究所株式会社内 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 砂発 明 者 池 ⑪出 願 人 株式会社リコー 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 砂出 館 人 リコー応用電子研究所 宮城県柴田郡柴田町大字中名生字神明堂3-1 株式会社

砂代 理 人 弁理士 佐田 守雄 外1名

明 維 書

1. 発明の名称

存頭トランジスタ

2. 特許請求の範囲

1. 透明絶線装板上に活性層として多結晶シリコンを形成した稼餓トランジスにおいて、該透明絶線装板のトランジスタを構成する面と反対側面に遮光層を設けたことを特徴とする稼餓トランジスタ。

3. 発明の詳細な説明

〔技術分野〕

本発明は透明絶象基板上に構成し、オフ電流 値の光応答性に起因するトランジスタの特性劣 化を防止したኞ膜トランジスタに関する。

(從來技術)

一般に、センサー部とその駆動回路部とが一体的に透明絶職基板上に形成される等倍イメージセンサーあるいは被量ディスプレイ等における駆動回路となる弾膜トランジスタ (以外、T PTという) においては、TFT部に光入射が

(目 的)

本発明はTFTが形成される基板として透明 絶縁基板を使用し、活性層が多結晶シリコンで 形成された場合の上記した問題点すなわち、オ フ電流質が光応答性をもつことによる不都合を 防止し、オフ電流値を保い値でかつ安定化し得

- 1 -

るTFTを提供することを目的とするものである。

(摄成)

本発明のTFTは透明絶縁基板上に活性層として多結晶シリコンを形成したものにおいて、透明絶縁基板のトランジスタを構成する面と反対側面に遮光層を設けたことを特徴とするものである。

以下に本発明をその一変施例を示す添付図面 を参照して説明する。

第1回は本発明TFTの一実施例を示すあのの一実施例を示す、1は例えばの表示をあり、この透明絶縁を伝表の透明絶縁をであり、この活性を対しての表面上にはが一トを推薦を対して、ためにはがかられている。とはが一トをできるが設けられ、このはあが設けられ、このはありが表現して、このようなトランジスタが設けられた。透明絶縁をは1上の表面側と反対側、すなわち

- 3 -

b)、トランジスタを構成する面(以下、表面) にフォトレジスト12を娘布し、トランジスタの 活性層パターンに露光、現像する。

c)、平行平板型のドライエッチング装置を用いて、表面のみをエッチングし、レジスト12を除去する。この時、エッチングされた面の反対側面(以下、裏面)の多結晶シリコン11はエッチングされずに残る。

d)、その後、公知の手段によりトランジスタを作成すれば、裏面の多結品シリコンを残したままTPTが完成する。次いで、得られたTFTを常法に従って水素処理する。かくして、このTPTでは裏面に残った多結品シリコンが裏面からの光に対して選光層となる。この選光層は活性層と同じ光吸収を示すので遮光層として最適である。

なお、上記の c)工程で両面をエッチングするような方法、例えばウェットエッチング等を用いる場合には b ′) に示すように裏面にレジスト12を塗布すればよい。

明絶 基板1の裏面には遮光層7が設けられて

この選光層ではTFTの活性層と同材料、すなわち多結晶シリコンで活性層 2 形成と同様ない。もしいすることが望ましい。もなりはゲート電極 4 の形成と同様ない。すな同様ない。すな同様ないのようにしてもよい。このように過ぎませるとはゲート電極 4 の形成に恵とのに別工程を要することなる。

成工程と関で形成可能となる。

このような遮光層7を活性層2と同時に形成する場合の工程を第2回を参照して説明する。 a)、透明絶縁基板としての石英ガラス板10上 に、LP-CVD法により多結晶シリコン11を 600~650℃で膜厚1000~5000人となるように堆 積する。この時、チューブ型LP-CVD装置 を用いれば、基板の両面に多結晶シリコンを堆 積することができる。

- 4 -

また、本発明に係るTFTをTFT一体型イメージセンサーに応用する場合には、第3図に示すように、裏面よりの光の入射角とセンサービット13およびTFTの位置を考慮して透明絶縁基板1の裏面に設ける遮光層7の一部を通常のエッチング方法で除去してほ光窓14とすればよい。

(効果)

以上のような本発明によれば、透明絶象基板 上のトランジスタが形成される側と反対側面に 選光層を設けているため、水素処理された多結 品シリコン活性層に起因するオフ電流値の光応 答性の問題が解決され、オフ電流値を低い値で かつ安定化し得るTFTが得られるという効果 を有する。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明に係るTFTの一実施例を示す概略説明図である。

第2回は本発明に係るTPTを製造する場合 の工程の一部を示す説明因である。

第3回は本発明に係るTFTをTFT一体型 イメージセンサーに用いた 合の説明図である。

1 … 透明絶縁基板

2…活性層

3…ゲート絶株膜

4…ゲート電極

5 … 牌開絶 睽

6 …メタル配線

7 … 遮光屑

10… 石英ガラス板

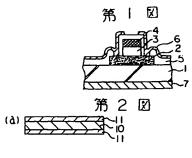
11…多結晶

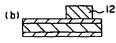
12…レジスト

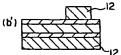
13…センサービット 14…採光暦

特 許 出 順 人 株式会社リ コー

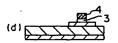
代理人 弁理士 佐 田 守 雄











第3回

- 7 -